PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-210957

(43) Date of publication of application: 29.11.1984

(51)Int.CI.

C08K 3/04

C08K 7/06

H01B 1/24

(21)Application number: 58-086235

-086235 (71)App

(71)Applicant: DENKI KAGAKU KOGYO KK

(22)Date of filing:

17.05.1983

(72)Inventor: NABETA KENJI

(54) ELECTRICALLY CONDUCTIVE PLASTIC FILM OR SHEET

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide the titled film or sheet having excellent electromagnetic wave shielding properties and suitable for use in the production of the housing of electronic equipment, by incorporating electrically conductive carbon black and a carbon fiber in a thermoplastic resin in a specified vol. ratio.

CONSTITUTION: 60W94vol% thermoplastic resin such as polystyrene resin or polyethylene resin, 20W3vol% electrically conductive carbon black such as acetylene black or furnace black and 20W3vol% carbon fiber are mixed together. The mixture is fed to an extruder and extruded through a flat die into the desired electrically conductive plastic film or sheet. The same kind of a thermoplastic resin is laminated on both sides of this plastic film or sheet by co-extrusion to obtain an electromagnetic wave-shielding, electrically conductive synthetic resin film or sheet having excellent mechanical characteristics in particular.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—210957

DInt. Cl.3 C 08 K 3/04

H 01 B

7/06

1/24

識別記号 CAHCAH

庁内整理番号 6681-4 J 6681-4 J 8222-5E

砂公開 昭和59年(1984)11月29日

発明の数 審査請求 未請求

(全 6 頁)

砂導電性プラスチックフィルム又はシート

町田市旭町3-5-1電気化学 工業株式会社加工技術研究所内

20特 願 昭58-86235 22出

願 昭58(1983)5月17日

⑦発明者 鍋田健司 ⑪出 願 人 電気化学工業株式会社

東京都千代田区有楽町1丁目4

番1号

明

1. 発明の名称

導電性プラスチックフイルム又はシート・

2. 特許請求の範囲

熱可塑性樹脂60~94谷積まと、3~20谷 **盤 多の 導 覧性 カーボンプラック 及び 3 ~ 2 0 容量 あのカーポンフアイバーとを含有した、電磁放**遮 酸性導進性プラスチックフィルム又はシート。

3. 発明の辞細な説明

本発明は電磁波遮蔽性にすぐれた導電性プラス チックフイルム又はシートに関するものである。 更に許くは、熱可塑性樹脂と、導電性カーポン プラツク及びカーポンフアイバーとを含有した電 磁波遮飯特性を有し、成形加工性及び物性にすぐ れた、導電性プラスチックフィルム又はシートに 関する。

従来、事務機器、電子計算機、TVレシーバー などの電子機器は、それ自体が電磁波の発生源と なり得るものであり、かつ周囲の電気機器によつ ても影響を受け、誤動作やノイズの原因となる。

また、電子機器の筺体には、板金やアルミダイ キャストなどが使用されていたが、この場合は電 磁波による障害はある程度防止できた。

しかしながら近年、成形の容易さ、自由なデザ イン、軽さ、などのメリットにより、プラスチッ ク材料が電子機器の筐体に使用される例が増加し ている。

プラスチック材料は、一般に電気絶線性が高く、 電磁波に対しては透明である為に、そのままでは 遮蔽効果が期待できないので、電子機器の登体に プラスチック材料を用いる場合は、遮蔽処理が必 娶となる。

特に最近では、電子機器からの電磁波の放射に 対して、厳く制限が加えられて居り、遮蔽処理に 対する要求が高まりつつある。

プラスチックに遮蔽効果を付与する方法として、 従来より①アルミ箔や導電テープの貼り合せ、② 亜鉛熔射、⑤導電性盈料、⑤プラスチックメッキ、 ⑤真空蒸着、⑥スパッタリング、⑦イオンプレー テイング、⑧導電性フイラー混入プラスチックコ

ンパウンド、など数多くの方法が検討されている。 まず、①のアルミ箱や導電テープの貼り合せに よる遊骸効果の付与は、作業に熟練を要する上に 複雑な形状に適さないなどの欠点を有する。

②の亜鉛姆射や③の導電性資料の塗工は現在 も一般的に用いられる方法であるが、複雑な形状 では膜厚が不均一になる上に、密発性が不充分で、 導電層の剝落により、火災の危険があるとされる。

また④のプラスチックメッキは、耐久性、密層 性が良好であるが、ペースとなるプラスチックに 制限がある、大型品に不同きなどの欠点を有する。

さらに⑤の真空蒸滑、⑥のスパツタリング、⑦のイオンプレーテイングなど蒸着技術の応用で、 良好な遮蔽効果が待られるが、装置が高価である 上に、高度な技術が必要であるので、コマーシャ ルベースでは殆んど行なわれていない。

以上述べて来た様な、プラスチック成形体の表面に専電層を形成する手法に対して、導電性フィラーをプラスチック中に分散し複合材としたものは、導電層の剝落、クラック、腐食などの心配が

ない。

ければ、遮蔽効果が上がらず、添加強の増加によりペースとなるプラスチックの基本物性を損なつたり、押出時の流動性を損なつたりする欠点があり、更に、成形加工時に体積固有抵抗が増大する為に、電磁波遮蔽効果が損なわれる欠点も有つた。本発明は、導電性フィラーをプラスチック中に分散し複合材とする、電磁波遮蔽効果付与法のかかる欠点を解決したものである。すなわち、本発明は、熱可塑性樹脂60~94苓進多と、3~20容量のカーポンファイバーとを含有した異比重0.91

しかしながら、導電性フイラーは多量に加えな

以下本発明を更に詳細に説明する。

ム又はシートを提供せんとするものである。

本発明に用いる熱可塑性樹脂としては、硬質塩化ビニル樹脂、アクリル変性硬質塩化ビニル樹脂、

~ 1.6 0 である事を特徴とする電磁波遊飯効果が 良好でかつ押出加工性、成形加工性も良く、更に

耐折強度、耐衝撃強度にすぐれる、導電性フィル

スチレン系樹脂であるポリスチレン樹脂、耐衝撃 ポリスチレン樹脂、ピニル芳香族化合物と共役ジ エン化合物とからなる熱可塑性プロック共重合樹 脂、アクリロニトリループタジエン-スチレン共 **重合樹脂、オレフイン系樹脂であるポリエチレン** 樹脂、エチレン-1-プテンランダム共重合樹脂、 エチレン-プロピレンランダム共重合樹脂、エチ レン - 酢酸ピニル共重合樹脂、エチレン - エチル アクリレート共直合樹脂、プロピレン樹脂、及び ポリカーポネート樹脂さらに変性ポリフエニレン ォキシド樹脂が用いられるが、好ましくは、スチ レン系側脂であるなチレン樹脂、耐衝撃なチレン 樹脂、スチレン-ブタジエンプロック共重合樹脂、 アクリロニトリル - ブタジエン - スチレングラフ **七共重合樹脂から選ばれた少なくとも1種と、オ** レフィン系樹脂である生チレン樹脂、プロピレン 樹脂、エチレン-1-ブテンランダム樹脂、エチ レン - プロピレンランダム共重合樹脂、エチレン - 酢酸ピニル共進合樹脂、エチレン~エチルアク リレート共重合樹脂から選ばれた少なくとも1種 との混合物である。この混合割合は、カーポンプラック等を含めた全体量に対してスチレン系関脂が40~84容量をであり、オレフイン系関脂が10~20容量をである。 添加割合がこの 範囲以外では、 樹脂同志の相溶性が悪くなつて 層剝離が発生したり、フイルム又はシートの剛性が低下するので好ましくない。

さらに本発明のフイルム又はシートは、性能を 改良するために、各種の添加剤を適量混合することも可能である。

次に本発明に用いるカーポンプラックは、一般に導進性カーポンプラックと呼ばれるもので、比接面積が≥100 m²/8、 DBP 吸油 植≥100 me/100 g 及びπ 電子捕捉性あり表面不純物が少ない、アセチレンプラック、ファーネスプラック、ケッチェンプラック(商品名、日本 E C 株)等があげられる。またカーポンファイバーとしては、アクリル系、ピッチ系及びレーヨン系のいずれでもよい。

カーポンプラック及びカーポンファイパーの旅

加量は、各々3~20容量を、さらに好ましくは 5~15谷はまの範囲である。

カーボンブラックの添加量が3容量を未満の場合は、電磁遮蔽効果が不充分でかつ、成形加工による遮蔽効果の低下も著しく、カーポンブラックの添加量が20容量を軽える場合は、ペースとなるプラスチックの基本物性が損なわれかつ、押出時の流動性も損なわれるものとなる。

更に好ましくは上配の電磁放巡飯性導電性プラスチックフィルム又はシートの両面に、接着利層を介すか介さないで、同様の熱可塑性樹脂を共押 出法により一体に積層することにより、特に破壊 特性のすぐれた電磁波遮蔽性導電性プラスチック フィルム又はシートを得ることができる。

次に、本発明品を製造するには、まず熱可塑性 樹脂とカーポンプランクおよびカーポンファイバ

更に夫々の樹脂を押出機シリンダー部と、単層 ダイの間に付股した環状流路に供給し、環状流路 内で積層後単層ダイより押出一体化する方法もと る事が可能である。

この様な共押出方法で待られた、本発明の電磁 放送較性複合プラスチックシートの全体の肉厚は、 0.2~6.0 m、好ましくは 0.5~4.0 mm 程度であ り、肉厚が 0.2 mm未満では、圧空又は真空成形で、 電子機器の筺体等の成形品とした場合に、 機械的 強度、削性、耐衝撃性、耐折強さなどの物性が低

一方肉厚が 6.0 mm を超えると圧空又は真空成形が困難となる。

又電磁放遮散層の肉厚は、全体の肉厚の5~70分好ましくは10~50まであり、肉厚が5ま未満では、押出時の製膜が困難になり、更に電磁放進酸効果が殆んと得られなくなる。

ーとを、加圧ニーダー、コニーダー、単軸押出板、 2 軸押出機、等の混線機や押出機を用いてペレットとし、次に押出機に本ペレットを供給して、単 層ダイより押出し、電磁波遮蔽性導電性プラスチックフイルム又はシートを得る。

この様な方法で得られた、本発明の電磁波遮蔽性プラスチックフイルム又はシートの全体の肉厚は、0.3~9.0 mm、好ましくは 0.6~6.0 mm 程度であり、肉厚が 0.3 mm未満では、圧空又は真空成形で、電子機器の箇体等の成形品とした場合に、機械的強度、剛性、耐衝撃性、耐折強さなどの物性が低下する。

一方肉厚が 9.0 mm以上になると E 空 又は 真 空 成 形 が 困 離 と な る。

これに対し、積層フイルム又はシートの製造方法としては、2台の押出機により、表皮層には、中芯同様の熱可塑樹脂を、中芯の電磁波遮飯層には、前配の方法で得たペレットを供給しる簡ダイより表皮層及び電磁波遮蔽層を押出し積層一体化するか、3台の押出機により、表皮層、接滑層及

一方肉厚が 7 0 多を超えると、 圧空又は真空成形が困難となる上に、 成形品の、 機械的強度等の 物性が不充分なものとなる。

以下本発明を実施例により詳細に説明する。 実施例1~4

耐衝撃性ポリスチレン樹脂「電気化学工業(株)製、商品名デンカスチロールHI-8」、エチレン-1-ブテンランダム共重合樹脂「三井石油化学工業(株)製、商品名タフマー、A-4085」、カーポンブラック「キャポット社製、商品名パルカンス0-72」及びカーポンファイバー「東レ(株)製、商品名トレカチョップドファイバー、エー008A-003」を用い、表に示す様な組成で配合し、その配合物を、2.5ℓバンバリーミキサーで混練した後、粉砕機で粉砕粒とした。

これを40mm φの押出機(L/D = 2 4)の供給 口より押出機内に供給し溶融後単層ダイより押出 し、厚さ 2 mm のシートを得た。

とのシートは、表に示す通り、電磁放進酸効果、 及び機械的強度等の性能において、いずれもすぐ れたものであつた。

また、このシートを圧空成形にて、筺体形状としたところ電磁波遮蔽効果を充分に保持したまま、剛性、耐衝撃性にすぐれた成形品が得られた。結果を製に示す。

奥脑例 5

契加例1の耐衝撃性ポリスチレン樹脂のかわりに ABS 樹脂「低気化学工業(株)製、商品名デンカ ABS、GR-2000」を用いた以外は、契加例1と同様な操作を行なつた。

物性測定結果は幾に示す通り、電磁波遮遮効果及び機械的強度等の性能において、すぐれたものであった。

奖 施 例 6

実施例1のエチレン・1・ブテンランダム共重 合樹脂のかわりに、エチレン・エチルアクリレー ト共重合樹脂を用いた以外は、実施例1と同様な 操作を行なつた。

物性測定の結果は表に示す通り、電磁放遮破効果及び機械的強度等の性能において、特にすぐれ

たものであつた。

奥施例7

ダイは、マニホールドを複数個有し、マニホー す ルドを出た後リップの茶前で街脂同志が打合り様 になつている。

ダイの巾は600m、リップは3.0 mに調整され、この結果、中芯の電磁波運散層 0.4 mm、装面の耐衝撃ポリスチレン 高各 0.8 mm、シート全体としての厚さ 2.0 mm の 3 層シートを得た。

得られたる簡シートの電磁放避飲層と、耐衝撃性ポリスチレン層との間の密着力は充分であり、 剝離することは不可能であつた。

このシートは装に示す通り、電磁放遞艇効果及び機械的強度等の性能において、いずれも特にす

ぐれたものであつた。

またこのシートを圧空成形にて簡体形状としたところ、電磁波遮蔽効果を充分に保持したまま、剛性、耐衝撃性にすぐれた成形品が得られた。 比較例 1 ~ 2

カーポンプラックを、特許請求範囲上限値を超える並、及び下限値に選しない道派加した以外は、 実施例1と问様な条件で、肉厚2.0 幅のシートを 初た。

カーポンプラックの添加が過剰であるとプラス チックシートの機械的強度等が失なわれ、不足で あると電磁波遮蔽効果が得られない。

比較例3~4

カーポンフアイバーを、特許請求範囲上限値を 超える量、及び下限値に達しない量添加した以外 は、実施例 1 と同様な条件で肉厚 2.0 km のシート を得た。

カーポンフアイバーの添加が過剰であると、プラスチックシートの機械的強度等が失なわれ、不足であると 電磁波 遮蔽効果が 得られない。

				奖		施		例		Н	t #	y v	fg
	_		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4
堪磁被遊戲的	樹脂	HIP8 容量 %	64	68	68	60	_	64	64	48	71	48	71
		タフマール	16	17	17	15	16	l .=	16	12	18	12	18
		ABS #	-		-	-	64	<u> </u>					
		EEA #	1					16	_				
	フイラー	パルカン #	10	10	5	12.5	10	10	10	30	1	10	1 ΰ
		トレカ #	10	5	10	12.5	10	10	10	10	10	30	1
	厚砾	an .	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.4	2.0	2.0	2.0	2.0
表皮層	樹脂	HIPS							100				
	厚珠	ля×2							0.8				
物性	低做改進散効果 (d.B)		40	30	35	50	45	40	40	45	5	50	15
	引張強さ(以無)		220	230	240	190	220	220	270	180	260	260	240
	曲げ弾性率 (<i>kg/</i> m=²)		250	220	230	260	250	250	250	270	220	240	210
	IZod 衝擊強度 (kg-cm/cm)		4.3	4.4	4.9	3.8	5.2	4.4	5 - 4	1>	5.1	3.0	4.5
	洛姆衝擊強度 (cm)		60	60	70	. 50	80	70	80	40>	80	40	70

HI-PS:耐衝撃性ポリスチレン樹脂、電気化学工業(株)製、商品名デンカスチロールHI-Sタフマー:エチレン-1-プテンランダム共重合樹脂、三井石油化学工業(株)製、商品名タフマーA-4085

ABS: アクリロニトリループタジエンースチ レングラフト共重合樹脂、 **世**気化学工業 (株) 製、 随品名デンカ ABS、GR-2000

BEA: エチレン - エチルアクリレート共复合 樹脂、日本ユニカ (株) 製、商品名 N U C - 6220 パルカン: カーポンプラック、キャポット社製、 商品名パルカン X C - 7 2

トレカ:カーポンファイバー、東レ (株) 製、商品名トレカチョップドファイバー、 T-008A-003

なお実施例及び比較例に示すシート物性は下記 の方法により測定を行つた。

電磁波遮蔽効果:電気化学工業(株) 法。
図面に示すごとく、同軸ケーブル中に導放管をセットし、サンプルの固有インピーダンスを

測定した。

2. 引張強さ:JIB R6734に 準拠

3. 曲げ弾性率: JIS K7203に準拠

4. アイゾッド衝撃強さ: JIB K6871 に 準拠

5. 落錘衝擊強度: JIB K7211 化準拠

4. 図面の簡単な説明

図面は、電磁波遮蔽効果を測定する装置の機略 説明図である。

1 … 導放 管、 2 … サンプル、 3 … 5 0 Ω 問 軸ケ ・ーブル、 4 … スペクトラムアナライザー、 5 … ジ エネレーター

特許出願人 览 気 化 学 工 菜 株 式 会 社

